

ハードウェアセキュリティフォーラム2017 【開催案内】

【概要】

日時：平成29年12月15日（金）10:00-17:00

会場：東京大学・武田先端知ビル 武田ホール

東京都文京区弥生2-11-16

最寄り駅：東京メトロ千代田線 根津駅（C14）

会場案内図：<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/Guide/access.html>

主催：（社）電子情報通信学会・ハードウェアセキュリティ特別研究専門委員会

参加費：3000円（当日受付にてお支払い下さい。領収書発行可）

参加登録：電子メール（hws-forum17@mail.ieice.org）にて、下記について事前にご連絡ください（**参加登録×切を12/13に延長しました**）。

・ご氏名、ご所属、メールアドレス、懇親会の参加（有り・無し）

発表の有無によらず参加登録が必要となります。

【プログラム委員】

本間尚文（東北大）（委員長）、佐伯稔（IPA）、高橋順子（NTT）、藤本大介（NAIST）、粟野皓光（東大）、三浦典之（神戸大）

【プログラム概要】

口頭発表 10:00-12:10

口頭発表（続き） 13:45-15:25

ポスターセッション 15:40-17:00

プログラムの詳細は下記をご覧ください。

http://www.ieice.org/ess/hws/meeting/workshop/HWS_Forum_Program_2017_v2.pdf

ポスターセッションに引き続いて懇親会を開催。参加費1000円程度。領収書発行可

奮ってご参加下さいますようお願いいたします。